

群联于 Computex 展出全系列创新储存产品与 AI 方案

[台北国际计算机展 \(Computex\)](#) 将于 2024 年 6 月 4 日盛大开幕，聚焦人工智能运算 (AI Computing)、前瞻通讯 (Advanced Connectivity)、未来移动 (Future Mobility)、沉浸现实 (Immersive Reality)、绿能永续 (Sustainability)、创新 (Innovations)；而为了呼应近期的生成式 AI 落地应用需求上升以及扩大群联独家专利的生成式 AI 落地微调运算方案『[aiDAPTIV+](#)』的普及率，群联电子 (Phison; 8299TT) 将在 Computex 南港展览馆参与摊位展出。作为全球领先的 NAND 控制芯片及 NAND 储存解决方案的领导厂商，群联电子将于 Computex 期间 (2024/6/4-6/7) 将展示多款创新储存产品和 AI 解决方案，紧扣市场需求趋势，为业界带来全新技术体验。

PHISON

Engineering Imagination, Together

COMPUTEX TAIPEI

Exhibition Dates: TUE 06/04 - FRI 06/07, 2024

Opening Hours: 09:30 - 17:30

Venue: 4F, Nangang International Exhibition Center, Hall 1
南港展覽館1館 4樓
(台北市 11568 南港區經貿二路 1 號)

Booth No. M0431a

群联将于 Computex 展出全系列创新储存产品与 AI 方案

在本次 Computex 展会中，群联将展示多款顶尖技术产品，包括：

- [aiDAPTIV+方案平台与应用场景](#)：群联 Phison 携手 [研华 ADVENTECH](#) [智联服务 ACER Synergy Tech](#) 和 [永擎 ASROCK RACK](#)，展示 aiDAPTIV+ 服务器平台及 [北港武德宫的 AI 解签应用现场实机 DEMO](#)，彰显其在生成式 AI 落地微调运算领域的深厚实力。
- [全球首款 PCIe 5.0 DRAM-Less E31T SSD 储存方案](#)：延续旗舰 PCIe 5.0 E26 技术，群联推出高效能 DRAM-Less E31T SSD 储存方案，将是全球首款速度达到 10GB/s 的主流 SSD

(Mainstream SSD)，为储存市场以及 PC OEM 带来革命性变革。

- [PASCARI 品牌全系列 SSD](#)：专为服务器与企业级应用打造，涵盖[高阶极速 X 系列](#)、[开机 B 系列](#)、[数据中心 D 系列](#)、[SATA 系列](#)及 [AI 模型微调训练专用 AI 系列](#)，满足各类数据储存与 AI 运算需求。
- 浸润式冷却环境的 PASCARI 企业级 SSD 方案：展出 [X200](#) 与 [D200](#) SSD，适用于高效能及低温储存应用。
- [全球首款原生 USB 4.0 单芯片控制芯片 U21](#)：引领移动储存新纪元，提供卓越的传输性能。
- [Retimer 与 Redriver IC](#)：展示全球首款通过 CXL 1.1 协会认证的 PCIe 5.0/CXL 2.0 [Retimer PS7201](#)、全系列的 PCIe 5.0 [Redriver IC](#) 方案、以及次世代 PCIe 6.0 Retimer IC PS7162，全面支持高速传输需求。
- APEX Storage X16 PCIe 5.0 超高速 AIC 卡：整合旗舰 PCIe 5.0 SSD E26，为 AI 机器学习以及高密度数据读写等极速效能应用提供卓越性能的储存解决方案。

群联执行长潘健成表示：“我们很高兴能首次参加台北国际计算机展，这是展示我们技术创新的绝佳平台。群联一直致力于提供高效能和高可靠性的储存解决方案。这次展示的多款新产品不仅是我们的技术实力的体现，更是我们对市场需求的积极响应。我们相信，这些创新产品将为客户带来极大的价值和竞争优势。”

欢迎各界人士于 2024 年 6 月 4 日至 6 月 7 日期间莅临台北国际计算机展 (Computex)，亲临南港展览馆 1 馆 4 楼 [群联摊位 \(M0431a\)](#)，深入了解群联的创新储存产品与 AI 解决方案。

群联于 Computex 展示的产品介绍：www.phison.com/events/computex-2024

Phison's Computex Media Kit：www.phison.com/media-kits/computex-2024

[群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

[關於群聯的關鍵數字]

- 超過 23 年的 NAND 控制芯片暨 NAND 儲存方案整合經驗
- 全球超過 4000 位員工，且 70% 以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 儲存相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期千億級營收
- SSD 控制芯片全球市占率超過 20%
- 車用控制芯片全球市占率超過 40%
- 群聯與日本 KIOXIA (原 TMC 東芝內存)、美光 Micron、威騰 WDC、三星、SK Hynix 等 NAND 原廠，均為長期合作夥伴。
- 超過 70% 營收貢獻度來自於『非消費型』的 NAND 儲存應用市場，包含伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機、生成式 AI 等，讓群聯能在 NAND 產業的波動變化下，依舊能維持相對穩定的營收與獲利。
- 群聯對整體 NAND 產業生態鏈的掌握 (包含從上游的 NAND 原廠的雙向合作關係、NAND 控制芯片與儲存模組的供應鏈夥伴、至下游的 NAND 儲存應用客戶等)，是群聯所能帶給全球客戶與夥伴的不可取代價值，也是群聯能在 NAND 產業屹立不搖的關鍵優勢。

[關於群聯電子]

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期耕耘於閃存控制器芯片領域，是全球 NAND 儲存控制芯片 (NAND Controller) 及儲存解決方案 (NAND Storages) 領導廠商。從 IP 技術授權、芯片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD (PCIe/SATA/PATA)、UFS、eMMC、SD 與 USB 接口，皆可提供完整的儲存解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更了解群聯電子。

群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: antonioyu@phison.com

群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: kuoting_lu@phison.com

[預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之信息(除历史信息之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響

群聯電子新聞稿

發佈日期：2024 年 6 月 3 日

PHISON

群聯业务与营运的不确定因素。鉴于此，读者请勿倚赖预测性陈述。除法律另有规定外，无论是基于新信息、未来事件或是其他因素，群联皆无义务更新预测性陈述。